DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI (c) 1998 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010655989

WPI Acc No: 96-152942/199616 XRAM Acc No: C96-048094 XRPX Acc No: N96-128474

Semiconductor surface decontamination with min. chemical consumption involves wet chemical cleaning with highly pure deionised water contg.

small amt. of metal chelating agent Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI )

Inventor: LECHNER A; MUELLER E; RIEGER W

Number of Countries: 007 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC EP 702399 A1 19960320 EP 95114393 A 19950913 H01L-021/306 199616 B DE 4432738 A1 19960321 DE 4432738 A 19940914 H01L-021/306 199617 JP 8111407 A 19960430 JP 95254453 A 19950907 H01L-021/308 199627 TW 302496 A 19970411 TW 95108746 A 19950822 H01L-021/00 199728

Priority Applications (No Type Date): DE 4432738 A 19940914

Cited Patents: 02Jnl.Ref; DE 2154234; DE 3822350

Patent Details:

Application Patent Patent Kind Lan Pg Filing Notes

EP 702399 A1 G 5

Designated States (Regional): AT DE FR GB IT

DE 4432738 A1 JP 8111407 A

Abstract (Basic): EP 702399 A

Decontamination of semiconductor crystal surfaces comprises using highly pure deionised water, to which metal chelating agent (I) is added in the ppm concn. range, as wet chemical cleaning medium.

ADVANTAGE - The quality is at least as good as usual. Costs are much lower, since the chemical consumption and disposal problems are minimised.

Dwg.0/0

Title Terms: SEMICONDUCTOR; SURFACE; DECONTAMINATE; MINIMUM; CHEMICAL; CONSUME; WET; CHEMICAL; CLEAN; HIGH; PURE; DEIONISE; WATER; CONTAIN; AMOUNT; METAL; CHELATE; AGENT

Derwent Class: L03; P43; U11

International Patent Class (Main): H01L-021/00; H01L-021/306; H01L-021/308

International Patent Class (Additional): A62D-003/00; B08B-003/08;

C11D-007/32; C23G-001/00; H01L-021/304

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): L04-C07C; L04-C09

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C06A1B

Helsmach

g. . . . g., o., o 171 martilla de media ill**a 18** media de



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11)

EP 0 702 399 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

20.03.1996 Patentblatt 1996/12

(51) Int. Cl.5: H01L 21/306

(21) Anmeldenummer: 95114393.2

(22) Anmeldetag: 13.09.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT DE FR GB IT

(30) Priorität: 14.09.1994 DE 4432738

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT D-80333 München (DE) (72) Erfinder:

Lechner, Alfred, Dr., Prof.
 D-93138 Lappersdorf (DE)

 Müller, Erich, Dr. Dipl.-Phys. D-93161 Sinzing (DE)

Rieger, Walter, Dr., Dipl.-Chem. D-93138 Lappersdorf (DE)

(54) Verfahren zum nasschemischen Entfernen von Kontaminationen auf Halbleiterkristalloberflächen

(57) Als Reinigungsmedium wird nur noch hochreines deionisiertes Wasser verwendet, dem handelsübliche Metallkomplexbildner, beispielsweise Ethylendiamintetraacetat (EDTA), im ppm-Konzentrationsbereich zugesetzt sind. Die bisherige Bereitstellung nochstreiner und deshalb aufwendiger Chemikalien-Mischungen entfällt.

EP 0 702 399 A1

COMMUNICATION N:57

#### Baschreibung

Die Erfindung bevifft ein Verfahren zum Entfernen von Korraminationen auf Halbleiterkristalloberflächen.

Bei der Herstellung von nachintegnerten elektronischen Schaltungen müssen den einzeinen Technologieverfahren (Diffusion, Abscheidung, Ätzen, usw.) Reinigungsprozesse vor bzw. nachgeschaltet werden, um beispielsweise qualitativ hochwertige Isciationsschichten zu erhalten. Auf der Oberfläche des normalerweise aus Silizium bestehenden Substrats konnen sich inspesondere aus verschiedenen Quellen stammende Verunreinigungen durch Schwermetalle und/oder Alkalimetalle anlagern. Weiter ist mit der Anlagerung von Partikeiverunreinigungen und von organischen 18 Kontaminationen zu rechnen.

Es ist bekannt, organische, metallische und partikuläre Kontaminationen mit Mischungen von höchstreinen Chemikalien von den Halbielteroperflächen abzulösen. Dapei werden die Halbleiterscheiben entweder in geeignete chemische Bäder eingetaucht, häufig unter Ultraschalleinwirkung, oder die Reinigungsflüssigkeit wird in einem sogenannten Cleaner auf die Scheiben gesprüht. Zum Abtrag von metallischen Kontaminationen werden bisher Saiz- bzw.Schwerelsaure/Wasserstoffperoxid- 25 Mischungen eingesetzt, während zur Entfernung von Partikeln und organischen Resten Ammoniak/Wasserstaffperoxid- ader Cholin/Wasserstoffperoxid-Mischungen üblich sind. Damit dabei die Reinigungswirkung sichergestellt ist, werden an die Chemikalien vor ihrem 20 Einsatz hoonste Reinheitsanforderungen gestellt, die ihrerseits nur durch aufwendige und kostenträchtige Reinigungsverfahren gewährleistet werden können.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs angegebenen Art zu schaffen, das bei mindestens gleichbleibender Qualität weniger aufwendig als die bekannten Verfahren ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß als naßchemisches Reinigungsmedium hochreines deionisiertes Wasser verwendet wird, dem Metallkomplexbildner im opm-Konzentrationsbereich zugesetzt werden.

Weiterbildungen der Erlindung sind Gegenstand von Unteransprüchen. Vorteile und Einzelheiten der Erlindung werden anhand des folgenden Ausführungsbeispiels noch näher erläutert.

Das arfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es, daß metallische Kontaminationen als Komplexverbindungen effektiv von der Scheibenoberfläche abgelöst werden. Zur Unterstützung und Erweiterung des Reinigungscrozesses hinsichtlich partikulärer Verunreinigungen kann eine zusätzliche Ultraschalleinwirkung und/oder der Zusatz von oberflächenspannungsreduzierenden Substanzen, beispielsweise sind übliche Tenside geeignet, zum Reinigungsmedium vorgesehen werden. Ebenso kann die Reinigungswirkung durch Temperaturvariation im Bereich von etwa 0-110°C octimient werden. Weiterhin können durch zusätzliche Ozonzudosierung

organische Verbindungen, die durch Ozon verbrannt werden, beseitigt werden.

Der antscheidende Vorteil der Erfindung ergibt sich daraus, das als mengenmäßig relevantes Reinigungsmealum nur noch nachreines (üblich ist 18.2 MChm) deiphisiertes Wasser verwendet wird, das onne großen Aufwand herstellbar ist. Da deionisiertes Wasser bedeutend nöhere Seinheitsgrade erreicht als höchstreine Chemikalien, liegt sogar eine Verbesserung der Reinigungswirkung im Rahmen der Erfindung. Da der Anteil der Metalikompiexbildner - und auch der der oberflächenspannungsreduzierenden Substanzen bzw. der des Ozons - nur im com-Konzentrationsbereich liegt, ist deren Verunreinigungsgrad im wesentlichen unbeachtfich, so daß normal im Handel emättliche Substanzen verwendet werden konnen. Bei der Auswahl des bei einem pir von atwa 7 wasserlöslichen Metailkomplexbildners ist lediglich zu beachten, daß dieser eine hinreichena große Komplexbildungskapazität für Metalle während des gesamten Reinigungsprozesses aufweist, um beispieisweise eine Hydroxidausfällung auf Halbleiteroberflächen zu vermeiden. Abgelöste Komplexe und/oder überschüssige Komplexbildner dürfen ferner nicht auf Halbleiteroperflächen adsorbieren. Als geeigneter Komplexbildner hat sich beispielsweise Ethylendiamintetraacetat (EDTA) herausgestellt, cas in einer Konzentration von etwa 0,7 pom in der wasssrigen Lösung verwendet wird. Möglich ist auch die Verwendung komplexbliderder Phosphorsäuren, wie sie beispielsweise umer der Bezeichnung DEQUEST (als Warenzeichen eingetragen) im Handel erhältlich sind. Das zur Entfernung organischer Kontaminationen ampfehlenswerte Ozon kann über konventionelle Ozongeneratoren eingebracht werden.

Das erfindungsgemäße Verlahren bringt vielfältige Vorteile mit sich. Eine erhebliche Kostenreduzierung bei gegenüber gängigen Verlahren mindestens gleichbleibender Reinigungsgualität ergibt sich insbesondere durch die offensichtliche Minimierung des Chemikalienverbrauchs und durch den Entfall von zentralen Chemikaiienversorgungssystemen, da der Komplexbildner dem hochreinen Wasser einfach mittels eines Dosimats zudosien werden kann. Da auf Säuren, Laugen, etc. verzichtet wird, resultiert ein einfacher aufgebautes Reiniund eine Minimierung gungseguipment Chamikalienentsorgungskosten. Die bisherigen aufwendigen Qualitätskontrollen bezüglich des Reinheitsgrades der Chemikalien entfallen. Ferner ergibt sich ein erleichtertes Recycling des bisher zum Nachspülen nach dem eigentlichen Reinigungsprozeß eingesetzten celonisierten Wassers. Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch umweltverträglicher als das bisher verwen-

#### Patentansprüche

 Verfahren zum Entiemen von Kontaminationen auf Halbieiterkristalloberfächen, dadurch gekennzelchnet, 10

daß als naßchemisches Reintgungsmedium hochreines deionisiertes Wasser verwendet wird, dem Metallkomplexialidner im ppm-Konzentrationsbereich zugesetzt werden.

 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigung unter zusätzlicher Ultraschallelnwirkung erfolgt.

 Verlahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dem Reinigungsmedium zusätzlich oberflächenspannungsreduzierende Substanzen zugesetzt werden.

- Veriahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigung unter zusätzlicher Ozonzudosierung erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallkomplexbildner Ethylendiamintetras-, cetat (EDTA) verwendet wird.
- Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzsichnet, daß der Metallkomplexbildner in einer Konzentration von etwa 0,7 ppm in der wässingen Lösung verwendet wird.

35

40

45

50

55

=



# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

FP 95 11 4393

<del></del> ,	EINSCHLÄ	IGE DOKUMI	ENTE		7
Kategorie	Kanapairiment der Dei der mark	reners mit Angabe, s eblichen Teile	sweit erforderlich,	Berift	KLASSIFIKATION DEX
Y Y E; *** AA E; *** AA A A A A A A A A A A A A A A A A	EP-A-O 496.605 (1; PUREX CO LTD (JI * Seite 2, Zeile * Seite 3, Zeile * Seite 3, Zeile * Seite 4, Zeile * Seite 4, Zeile * Seite 4, Zeile * Seite 5, Zeile 1,3; Beispiel II  DE-A-42 09 865 (W MBH) 30.September 1,3; Beispiel II  DE-A-62 29 865 (W MBH) 30.September 8 Seite 2, Zeile 1,3; Seite 2, Zeile 1,3-5 * Seite 2, Zeile 1,3-5 * Seite 2, Zeile 2, Zeile 2, Zeile 3, Zeile 3, Zeile 3, Zeile 3, Zeile 3, Zeile 4, Zeile 5, Zeile 5, Zeile 5, Zeile 5, Zeile 6, Zeile 6, Zeile 6, Zeile 6, Zeile 7, Zeile 7, Zeile 7, Zeile 7, Zeile 8, Zeile 9, Zeile	AKO PURE CHEM  2) J29.Juli 19  1 - Zeile 9 *  29 - Zeile 53  4 - Zeile 6 *  22 - Zeile 31  1 - Zeile 24  33 - Seite 5,  23 - Zeile 27  ACKER-CHEMITRIELEKTRONIK-GRI  1993  3 - Zeile 14 *  26 - Zeile 31  35 - Seite 3,  ROWHEAD IND W  16.März 1988  1 - Zeile 10  9 - Zeile 12  27 - Zeile 36  18 - Spalte 4  51 - Spalte 6  F JAPAN  5- JAPAN	Zeile 4 = ; Ansprüche ONIC UNDSTOFFE  Zeile 22; ATER  Zeile 25; Zeile 4 *	2-6 2,3,5,6	HOIL21/306  HOIL21/306  RECHERCHERTE SACHGEBIETE (BL.C.6)  HOIL BOSS
					,
Der vortieg	conde Reclarchesboricht war	le für sile Patentanspri	ंदोर कड़ोसीर	}	
	DI Yel	Alter (s) and and	of Liberts	T	Protect
BF.	RLIN	21.Dez	ember 1995	KLOPE	ENSTEIN, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE  : von betonderer Bedentung allein betrachter  : von betonderer Bedentung in Verbindung mir einer sinderen Veröffentlichung derzeiben Kategorie  ! technologischer Hilleberg med ! nichtschriftliche Offenberung  : Zwischem kitzergurg  : Zwischem kitzergurg		rt mir diser D Strick L	T: der Erfindung zugründe liegende Theorien oder Grundstein E: Miteres Patentiobiument, des jedech erst aus eder bach dem Anneldenburn vereifentlicht werdem ist D: lo der Anneldenburn angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument d: Mitglied der gleichen Faientfamilie, übereinstimmenden		

4

Ero John Injain [foca)



### EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Number for Associating EP 95 11 4393

	V	E DOKUMENTE	Betrifft	MASSIFIKATION DER		
Lategorie	der maßgebä	then Telé	Ausprech	AND GELDUNG (Int.CL6)		
٨	IBM TECHNICAL DISC	OSURE BULLETIN, MÄRZ	1,5,6			
	1977,		İ			
	Bd. 19, Nr. 10, IS	N 0018-8689,	1			
	Seite 3778	sing semiconductor				
		siting heavy metal		1		
- 1	cations on their se		1			
[	" das ganze Dokumen	15 ペ	1			
	The Tennillas areas	AAIRA				
<b>,</b> ;	1977, USA,	LOSURE BULLETIN, OCT.	1,5,6	·		
	Bd. 20, Nr. 5, ISS	0018-8689.	ļ			
	Seiten 1746-1747,	•				
	BEYER K D Silicon	surface cleaning				
	process! * das ganze Dokumes	it. *				
	ans Amire Antenne					
A '		EMENS AG) 4.Januar 1990	1,5			
	* das ganze Dokumei	it *				
4	DE-A-21 54 234 (LIC	CENTIA GMBH) 3.Mai 1973	1,5	RECHERCHIERTE		
	* Seite 2, Absatz 2	2 - Seite 4; Ansprüche		SACHGEBLETE (Sec.C.4)		
	1,3-5,9 *			1		
		•				
j						
ļ						
Ī						
				ļ		
		*				
4						
Der vo	rlingunde Recharchenhericht wur	te für alle Patentamprüche erstelf				
	Beckerchard		Priday			
•	BERLIN	21.Dezember 199	5 KL	PFENSTEIN, P		
1	LATEGORIE DER GENANNTEN I			Theories over Grandstan		
X : was	bernoderer Bedeutung allein betrach	let much dem Ani	dokument, das jede meldodassym verbile	तर्पिका कल्बेटा 🗗		
and	berooderer Bedeutung in Verbindung was Veröffentlichung derseiben Kate	; Talk diner D ; in der Anmelo gorie L ; mes andern G	D : in der Anmeidung angeführtet Dokument L : ses andern Grändes angefährtet Dokument			
A: less	hologischer Hintergrand Webtiffliche Offenbarung			Ila, überelenimmedes		

EPO 70KM 1501 01.61 (PMCRJ)